



平成27年 7 月21日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ ド レ ッ ク ス
代表者名 代表取締役社長 松 村 眞 良
(コード番号：4586 東証マザーズ)
問合せ先 経 営 管 理 部 長 北 垣 栄 一
(TEL. 03-3664-9665)

かがわ中小企業応援ファンド/かがわ農商工連携ファンド
新商品発表会出展に関するお知らせ

平成26年 3 月28日発表の「平成26年度かがわ中小企業応援ファンド事業採択に関するお知らせ」で、当社の「イオン液体技術を応用した新規骨粗鬆症治療貼付剤の開発」プロジェクトが、公益財団法人かがわ産業支援財団の平成26年度かがわ中小企業応援ファンド事業に採択されたことをお知らせしておりましたが、このたび当該事業の一環として、当社の研究開発テーマについて、かがわ中小企業応援ファンド/かがわ農商工連携ファンド 新商品発表会に出展し、成果発表を行うことになりましたので、お知らせいたします。

かがわ中小企業応援ファンド/かがわ農商工連携ファンド 新商品発表会 開催概要

日時：2015年 7 月28日（火）13:00～16:00

会場：サンメッセ香川小展示場

住所：香川県高松市林町2217-1

主催：香川県、公益財団法人かがわ産業支援財団

URL：<http://www.kagawa-isf.jp/>

当社の出展概要

展示テーマ：イオン液体技術を応用した新規骨粗鬆症治療貼付剤

成果発表：13:00～14:00

イオン液体技術を応用した新規骨粗鬆症治療貼付剤の開発

以 上